2007－2008年中国集成电路市场研究年度总报告

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2007－2008年中国集成电路市场研究年度总报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2801528015.html

报告价格：电子版: 8200元　纸介版：15000元　电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联 系 人 : 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

研究领域：半导体、集成电路、IC涉及厂商：Intel、Samsung、TI、Hynix、Toshiba、ST、NXP、Freescale和AMD等报告推荐2007年中国集成电路市场虽然增长率与2006年相比稍有下降，但依然保持快速发展的势头。为了全面而准确的反映中国集成电路市场的现状以及未来发展趋势，推出《2007－2008年中国集成电路市场研究年度总报告》。将帮助业界厂商、投资者、产业人士更准确地把握中国集成电路市场的发展现状和发展趋势。本报告全面总结了2007年中国集成电路市场的发展状况，全面分析了其推进因素和市场特点，并对主要厂商进行了客观综合的评价，通过大量的调研访谈和详实准确的数据，为客户提供完整的中国集成电路市场信息，为企业提供有效的决策参考，报告主要为客户提供了以下方面的内容： 目前中国集成电路市场规模及特点 按产品细分的集成电路市场情况 按应用领域细分的集成电路市场情况 主要厂商评价 未来各个细分市场的预测报告框架

目录主要结论重要发现一、2007年全球半导体市场发展概述 (一) 发展现状 (二) 基本特点 (三) 主要国家与地区 1、美洲 2、日本 3、欧洲 4、亚太(除日本)二、2007年中国集成电路市场概述 (一) 市场规模 与增长(二) 基本特点 (三) 市场结构分析 1、产品结构 2、应用结构 3、品牌结构(四) 进出口状况 1、进出口规模 2、进出口结构 三、2007年中国集成电路细分应用市场研究(一) 计算机领域市场分析1、市场规模与增长2、产品结构分析(二) 消费电子领域市场分析1、市场规模与增长2、产品结构分析(三) 网络通信领域市场分析1、市场规模与增长2、产品结构分析四、2008－2012年中国集成电路市场发展预测(一) 2008－2012年市场规模预测(二) 2008－2012年市场结构预测 1、应用结构预测 2、产品结构预测五、2008－2012年中国集成电路市场趋势分析 (一) 市场趋势 (二) 产品技术趋势 (三) 价格趋势六、中国集成电路市场竞争分析 (一) 整体竞争格局(二) 重点厂商竞争格局与SWOT分析 1、Intel(英特尔) 2、Samsung(三星) 3、Hynix(海力士) 4、TI(德州仪器) 5、Toshiba（东芝）七、建议表目录 2003－2007年中国集成电路市场增长速度 2007年中国集成电路各季度市场规模和增长速度 2007年中国集成电路市场产品结构 2007年中国集成电路市场应用结构 2007年中国集成电路市场品牌结构 2003－2007年全球及中国集成电路市场增长速度比较 2008－2012年中国集成电路市场规模预测……图目录 2003－2007年中国集成电路市场增长速度 2007年中国集成电路各季度市场规模和增长速度 2007年中国集成电路市场产品结构 2007年中国集成电路市场应用结构 2007年中国集成电路市场品牌结构 2003－2007年全球及中国集成电路市场增长速度比较 2008－2012年中国集成电路市场规模预测……

详细请访问：https://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2801528015.html